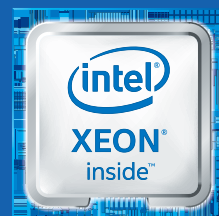


Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載。ハイエンドGPU搭載可能な奥行き480mm

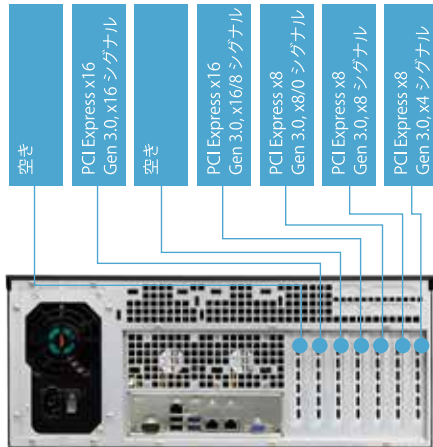
# IPC-S622SPI-R4(V)



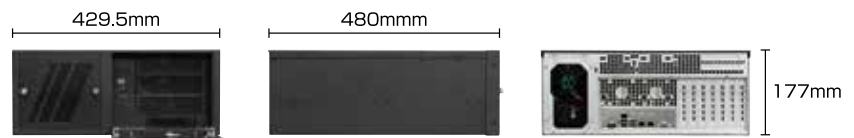
- インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載
- シングルプロセッサーながら、最大20コア (40スレッド)  
※インテル® Xeon® Gold 6138 プロセッサー選択時
- 最大1TBメモリー (DDR4)搭載可能
- ハイエンドGPUボードが搭載可能
- 10GBASE-T LANを2基搭載
- 最大4台の2.5インチSSD/HDDが搭載可能なリムーバブルケースを標準装備
- オプションユニットの追加で、ミドルタワーとしても設置可能



## ■ 拡張スロット構成



## ■ 外観寸法図



## ■ I/O ポート構成



## ■ 製品仕様

モデル		通常モデル IPC-S622SPI-R4	GPU対応モデル(V) IPC-S622SPI-R4V
プロセッサ	種類	インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ	
	搭載数	1	
チップセット		インテル® C622 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz ECC	
	最大容量	1TB	
	スロット数	8	
ストレージ	5インチベイ	3 (空き2)※標準:ストレージ×1で使用。リムーバブルケース標準装備で、最大4基の2.5インチSSD/HDDが搭載可能	
	3.5インチベイ	内部1	
	SATAコネクタ数	6 (空き5) (SATA 3.0) ※標準:ストレージ×1で使用	
グラフィックス		Aspeed AST2500 BMC	
I/O	VGA	1	
	シリアル (COM)	1	
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 2 (USB2.0)	
	LAN	2 (10GbE)	
	IPMI	1	
拡張スロット		SLOT_7: None SLOT_6: PCI-Express x16 (x16シグナル, Gen 3.0, CPU側) SLOT_5: None SLOT_4: PCI-Express x16 (x16/8シグナル, Gen 3.0, CPU側) ※ SLOT_3: PCI-Express x8 (x8/0シグナル, Gen 3.0, CPU側) ※ ※SLOT_4でx16シグナル時は、SLOT_3は使用不可 ※SLOT_4でx8シグナル使用時、SLOT_3はx8シグナル使用可能 SLOT_2: PCI-Express x8 (x8シグナル, Gen 3.0, CPU側) SLOT_1: PCI-Express x8 (x4シグナル, Gen 3.0, PCH側)	
外形寸法		4Uラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く)	
重量		約20kg	
電源	ニプロン電源		1200W (80PLUS PLATINUM認証取得)
	400W (連続最大容量)/570W (ピーク容量)		
利用環境	入力電圧	AC90V~240V	
	温度	10°C~35°C	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	
保管環境	温度	-10°C~55°C	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部  
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
TEL: 03-5446-5535 / hpcs\_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。  
2018年7月5日現在の内容です。